

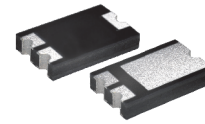
CDBZ320200-HF

Reverse Voltage: 200 Volts

Forward Current: 20 Amp

RoHS Device

Halogen free



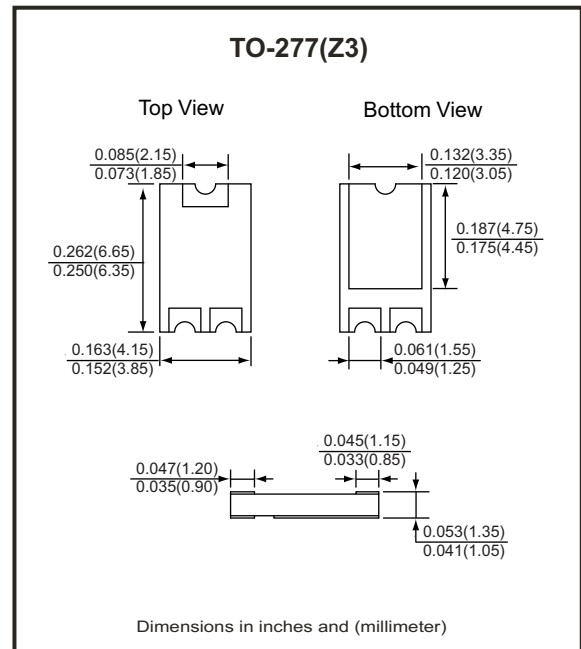
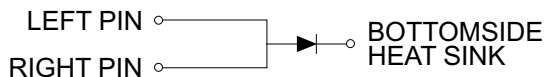
Features

- Lead less chip form, no lead damage.
- Low power loss, High efficiency.
- High current capability, low VF.
- Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 .

Mechanical data

- Case: Packed with FRP substrate and epoxy underfilled.
- Terminals: Pure Tin plated (Lead-Free), solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Weight: 0.08 grams (approx).

Circuit Diagram



Maximum Ratings (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Repetitive peak reverse voltage	VRRM	200	V
Average forward current	IF(AV)	20	A
Peak forward surge current (8.3ms single half sine-wave)	IFSM	280	A
Operating and storage temperature range	TJ, TSTG	-55 to +150	°C

Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage (NOTE 1)	VF	IF = 20 A	-	0.83	0.93	V
Repetitive peak reverse current	IRRM	VR = Max. VRRM TA= 25°C	-	0.02	0.10	mA
Thermal resistance	RθJA	Junction to ambient (NOTE 2)	-	60	-	°C/W
	RθJL	Junction to lead (NOTE 2)	-	22	-	°C/W
	RθJC	Junction to case (NOTE 2)	-	20	-	°C/W

NOTES : (1) Pulse test width PW=300usec , 1% duty cycle.

(2) Mounted on P.C.B. with 14 x 14mm copper pad areas.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:A

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBZ320200-HF)

Fig.1- Forward Current Derating Curve

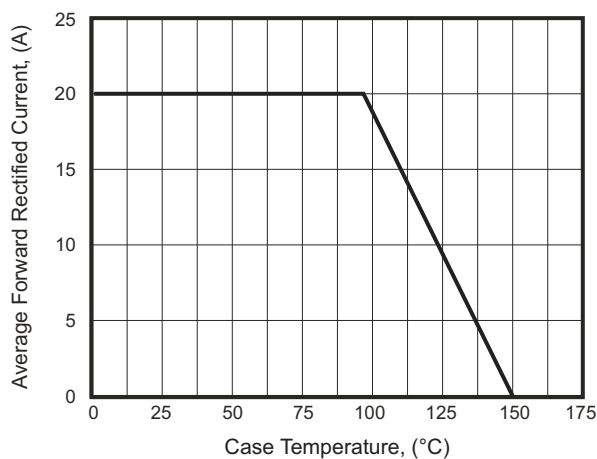


Fig.2- Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current

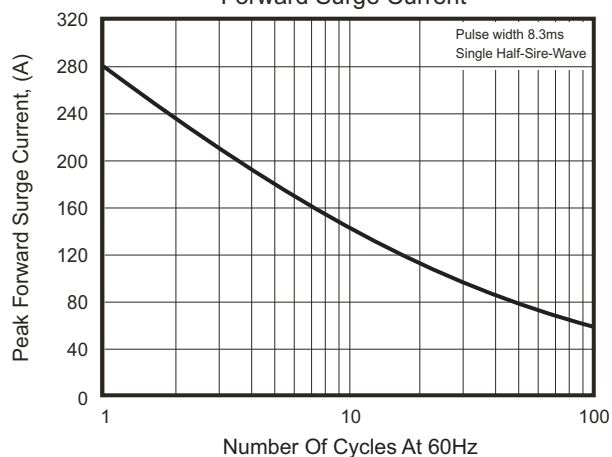


Fig.3- Typical Instantaneous Forward Characteristics

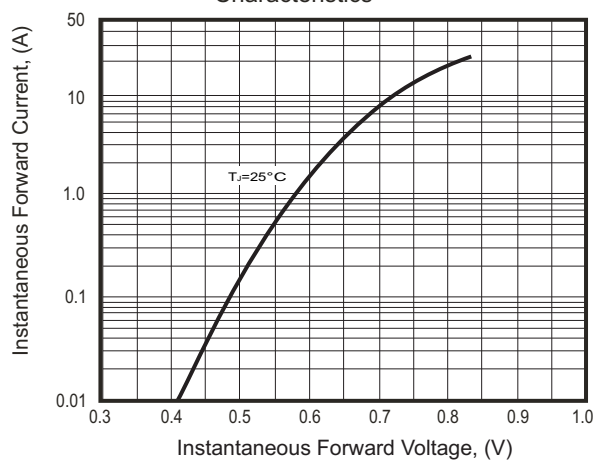
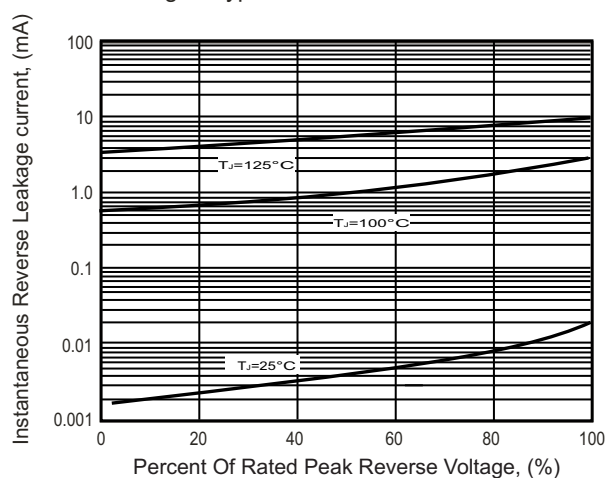
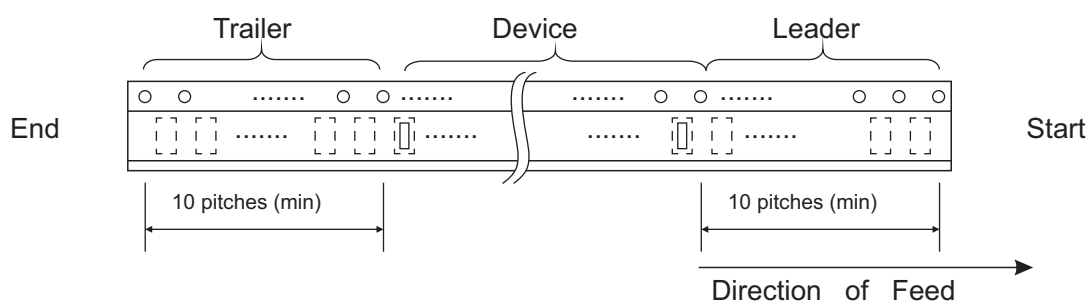
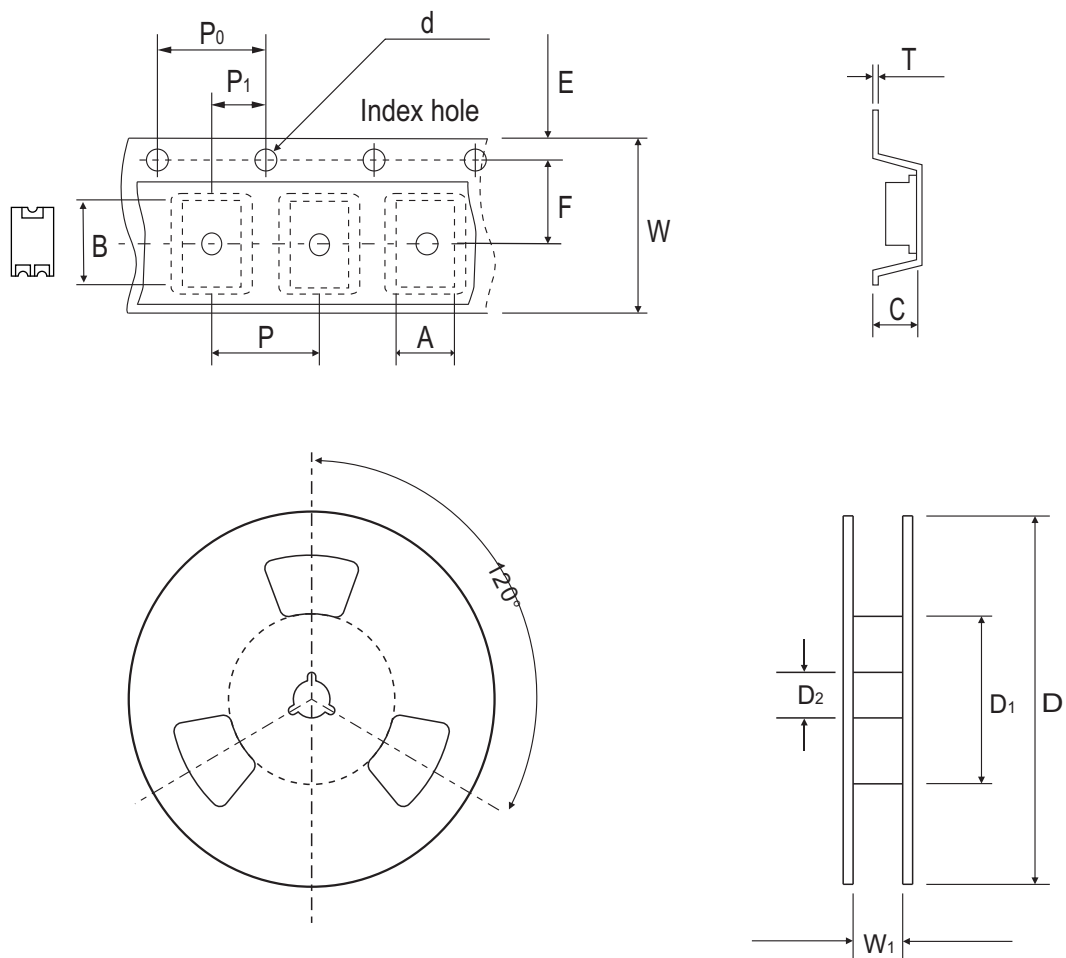


Fig.4- Typical Reverse Characteristics



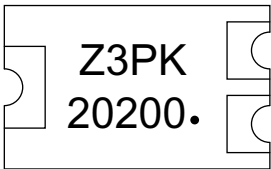


TO-277(Z3)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	4.25 ± 0.10	6.80 ± 0.10	1.45 ± 0.10	1.50 ± 0.10	330 ± 2.00	50.0 MIN.	13.0 ± 0.50
	(inch)	0.167 ± 0.004	0.268 ± 0.004	0.057 ± 0.004	0.059 ± 0.004	12.992 ± 0.079	1.969 MIN.	0.512 ± 0.020

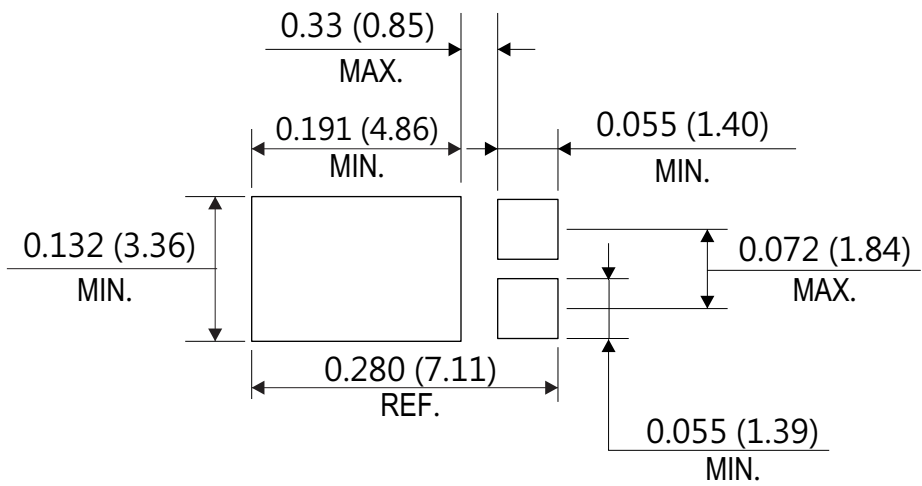
TO-277(Z3)	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.05	8.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	12.00 ± 0.30	14.4 MAX.
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.002	0.315 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.472 ± 0.012	0.567 MAX.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

Marking Code



Suggested PAD Layout



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
TO-277(Z3)	5,000	13

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9